证券代码：603267 **证券简称：鸿远电子**

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师电话会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通
参会单位	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的投资者
时　间	2026 年 11 月 6 日
地　点	上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com）
上市公司参会人员	董事长 郑红　　董事、总经理 刘辰 独立董事 古群、张文亮、钟凯 董事会秘书 蒋南　　财务总监 谢霞琴
投资者关系活动主要内容介绍	公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
	一、董事长开场致辞 尊敬的各位投资者： 大家下午好！非常高兴通过上海证券交易所、上证路演中心平台，与各位就北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况等情况展开交流。在此，向长期关心、支持公司发展的各位投资者和社会各界朋友，致以最诚挚的欢迎与最衷心的感谢。 我们将在合规范围内，认真解答大家关注的问题，虚心听取

	各位的宝贵意见。期待大家积极参与、踊跃提问，共同增进了解，凝聚共识。谢谢大家！ **二、互动交流** **（一）请问军工电子这两年的订单节奏受行业调整影响比较明显。想请教公司目前在手订单和客户提货节奏有什么变化？对下半年的需求恢复是怎么判断的？** 尊敬的投资者您好，2026 年为“十五五”开局之年，下游高可靠客户采购计划因防务政策原因尚在逐步明确，自产业务核心产品高可靠瓷介电容器需求尚未充分释放，全年交付节奏保持稳定。未来，公司将持续做好产能、工艺与交付保障，稳步推进在手订单履约；同时也在积极把握民用高端领域等结构性增量机会。谢谢。 **（二）公司此前明确表示关注主业相关收并购机会，并持续拓展氮化铝陶瓷封装管壳等业务。请问在高性能电子陶瓷材料、先进封装管壳及高端电子元器件领域，是否存在通过外部股权投资或控股并购补充核心技术及产业能力的实际需求？** 尊敬的投资者您好，公司一直持续关注高性能电子陶瓷材料、先进封装管壳、高端电子元器件领域及产业上下游发展机会，同时也将通过内生式增长与外延式并购相结合的方式，推进公司实现可持续发展。谢谢。 **（三）请问公司 2026 年三季度在降本控费方面都有哪些积极举措？** 尊敬的投资者您好，2026 年，公司把降本控费作为经营管理的重点工作之一，围绕“预算刚性、组织提效、采购降本、可控费用压降”四条主线推进相关工作。生产管理方面，进一步深化精益生产与数智化管理，依托智能排产、数字化管控、质量体系管控等有效手段，持续优化工序，动态调配产能；产品工艺良

	率进一步优化，自产产品制造成本进一步降低。费用管控方面，继续落实预算刚性管控，对管理、销售、研发、财务费用等实施严控非必要开支；优化组织架构，精简冗余流程，持续提升人效；统筹资金安排，优化融资结构，压降融资成本。公司未来将继续推动成本管控由“压费用”转向“结构性提效”，实现公司的可持续发展。谢谢。 **三、总经理结束致辞** 尊敬的各位投资者： 由于时间关系，北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年第三季度业绩说明会即将结束。 衷心感谢各位的积极参与和交流！我们真诚的欢迎大家持续通过电话、投资者邮箱、上证 e 互动等渠道，与公司保持沟通。同时，特别感谢上海证券交易所、上证路演中心为本次活动搭建优质交流平台，并提供专业高效的服务！谢谢大家！
日　　期	2026 年 11 月 6 日